

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-023

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2021年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年3月31日

2、预计的业绩：

亏损  扭亏为盈  盈利  同向上升  同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	本报告期业绩和上年同期相比扭亏为盈 4,200.00万元至4,500.00万元	亏损：774.92万元

注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。

公司于2020年实施了股权激励计划，并于2020年9月14日授予股权激励对象。公司根据《企业会计准则-股份支付》的规定测算，报告期内因股份支付需要确认的费用约为785.00万元，上表中相关数据中已扣除该项费用。

### 二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

### 三、业绩变动原因说明

1、公司2021年第一季度业绩变动主要原因为：

(1) 公司部分电子元器件产品销售呈现量价齐升的态势，电子元器件业务营业收入较上年同期增长约280%。出货量方面，受益于5G及以上技术、物联网等的快速发展，国产替代的加速，公司经营战略的转变，以及下游客户结构进一步优化，电子元器件业务订单充足稳定，SMD谐振器、TCXO振荡器及TSX热敏晶体等产品的出货量较上年同期均有大幅提升，电子元器件产品整体出货量同比增长130%左右；价格方面，TCXO振荡器和TSX热敏晶体等器件价格涨势较为突显。

(2) 由于订单增加，公司产能利用率较上年同期大幅提高，规模效益明显提高，加上部分产品价格上涨等因素，电子元器件产品综合毛利率有较大提升。

2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为24.00万元。

#### 四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021年4月9日